



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan	913526
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5	
A 23G 3/30, A 61K 9/68	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	23.07.91
(24) Alkupäivä - Löpdag	23.07.91
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	24.02.92
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
23.08.90 US 571497 P	

(71) Hakija - Sökande

1. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Ill. 60611, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Bonica, Vincent C., 3 Dorian Road, Metuchen, N.J. 08840, USA, (US)
2. Synosky, Steven P., 56 Brandywine Rise, Greenbrook, N.J. 08812, USA, (US)
3. Foster, John W., 125 Florence Avenue, Piscataway, N.J. 08854, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Alhaisen kosteuspitoisuuden omaava purukumi
Tuggummi med låg fukthalt

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Matala kosteuspitoinen kumi sisältää noin 30 - 90 % peruskumia pehmenemispisteeltään noin 70 - 100°C; noin 0,1 - 20 % veteen liukenematonta plastisaattoria; noin 0 - 65 % kiinteää massamakeutinta; vähemmän kuin noin 0,5 % vettä; ja käytännöllisesti katsoen ei ollenkaan kosteuttavaa ainetta.

Ett gummi med låg fukthalt innefattar ca 30 - 90 % av en gummibas med en mjukningspunkt på ca 70 - 100°C; ca 0,1 - 20 % av ett vattenlösligt plasticeringsmedel; ca 0 - 65 % av ett fast massasötningsmedel; mindre än ca 0,5 % vatten; och väsentligen inget anfuktningssmedel.